

就活生必見!!

理科学の知と技術者の挑戦

～AI×半導体の新世界～

$$E = mc^2$$

$$\Delta E = h\nu$$

$$F = ma$$

2026年3月16日(月) 13:30～16:25

東京科学大学 大岡山キャンパス & オンライン
応物講演会内WL1_401会場 (西講義棟1・4階)

参加
無料

基調講演

株式会社Preferred Networks 岡野原 大輔
「半導体の進化が生み出す知能」

技術者講演

就活、仕事のやりがい、
技術者のリアル
会社紹介は話しません！

■ キオクシア株式会社 片岡 岳

光学検査技術とAIの協働が描く半導体後工程の未来

■ 東レエンジニアリング株式会社 本間 飛翔

NGR AI向け先端半導体検査計測への挑戦

■ アプライドマテリアルズジャパン株式会社 加藤 大輔

AI of the People, by the People, for the People

■ 株式会社日立ハイテク 城野 航平

AIで革新する半導体計測ソフトウェア開発

■ 株式会社ニコン 黒川 雅詩

微細化だけがゴールじゃないー顧客体験で選ばれる装置へ

■ 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 鬼頭 聖弥

プラズマを設計するーシミュレーションで挑む装置開発

■ 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 上野 智宏

開発最前線の生成AI活用術！最新技術で新たな価値を生むソリューションクリエイター

■ キヤノン株式会社 佐藤 秀司

AI半導体ウエハを搬送するためのソフトウェア機能開発について

■ ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 関根 友博

世界の"見え方"を一緒にアップグレードしよう ～AIとともに加速するイメージセンサ開発～

司会：横浜国立大学 為近 恵美

主 催

応用物理学会・日本半導体製造装置協会SEAJ

企 画

界面ナノ電子化学研究会・インダストリアルチャプター

問い合わせ先

公益社団法人 応用物理学会事務局

Tel : 03-3828-7721 Fax : 03-3828-1810 E-mail : meeting@jsap.or.jp

